52e SALON INTERNATIONAL
DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
PARIS LE BOURGET
19 - 25 JUIN 2017

Plus d'infos

SALON INTERNATIONAL DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE 2017

La 52ème édition du salon International de l'Aéronautique et de l'Espace se tient au Parc des Expositions du Bourget du 19 au 25 juin 2017 et réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques.

Le Cetim est présent sur deux espaces pour vous présenter ses solutions d'ingénierie technique et financière dédiées à l'ensemble de la supply chain et vous permettre d'échanger avec ses experts sur vos projets en France et à l'International.

Hall 4 Stand D92

Espace Pays de la Loire

Découvrez nos solutions pour accélérer votre montée en cadence de production et apporter plus de valeur ajoutée à vos produits.

- Essais et analyse sur matériaux métalliques et composites
- Optimisation de votre organisation de production
- Identification et implémentation de procédés innovants (robotique, fabrication additive, solutions robotisées pour la production de pièces et structures composites TP),
- Accompagnement dans la gestion de projet « conception à coût objectif » ou « design to cost »
- Développement de solutions innovantes, de la R&D à l'industrialisation

Hall 4 Stand C166

Espace AirCar dédié aux Instituts Carnot (IC) au service de la filière industrielle aéronautique

L'ambition de la filière Carnot aéronautique AirCar (ONERA, IC CETIM, IC I@L, IC IFPEN TE, IC ESP, IC CEA LETI, IC ARTS, IC MINES, IC MICA) est d'accompagner les industriels et notamment les PME et ETI du secteur en leur facilitant l'accès à la recherche pour leur permettre d'engager ou d'accélérer leurs développements innovants.

Focus spécial sur nos dernières innovations en matière de matériaux composites présentées par l'IC Cetim sur l'espace AirCar :

- **Le procédé QSP®** est une nouvelle approche en termes de conception et fabrication de pièces de structures composites. Son orientation produit-process permet d'optimiser la performance en temps de cycle et en Coût
- **Le procédé SPIDE TP** d'enroulement filamentaire thermoplastique permet de développer des pièces

complexes à hautes performances à grande vitesse

Sur le stand AirCar, découvrez :

- Les pièces prototypes produites par la ligne QSP® et SPIDE TP.
- Les autres domaines de compétences des partenaires de l'alliance Aircar : l'avion électrique, les drones ou les composants mécatroniques.

Les experts des Instituts Carnot sont à votre disposition pour accompagner votre stratégie d'innovation.